



Series 503 Lo-PRO® file Socket w/Collet Contacts & Wire Wrap Pins

FEATURES

- Available with Solder Tail or Wire Wrap Pins
- Choose from Several Sizes and Plating Options

GENERAL SPECIFICATIONS

- **BODY MATERIAL:** Black UL 94V-0 glass-filled 4/6 Nylon
- **PIN BODY:** Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM B16/B16M-05
- **PIN BODY PLATING:** 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 –OR– 200μ [5.08μ] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 or 200μ [5.08μ] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100μ [2.54μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **4-FINGER COLLET CONTACT:** BeCu per UNS C17200 ASTM B194-08
- **CONTACT PLATING:** 30μ [0.76μ] Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CONTACT CURRENT RATING:** 3 amps
- **INSERTION FORCE:** 180g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **WITHDRAWAL FORCE:** 90g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **NORMAL FORCE:** 140g/pin, based on 0.018 [0.46] dia. test lead
- **OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] Sn; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] Au
- **ACCEPTS LEADS:** 0.015-0.025 [0.38-0.64] dia., 0.110-0.162 [2.79-4.11] long

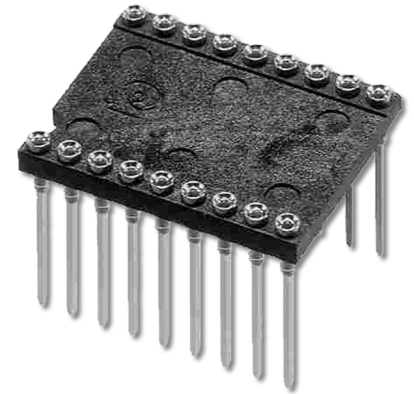
MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.045 ±0.002 [1.14 ±0.05] dia.



"W" = NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]
 "X" = (NO. OF PINS PER ROW -1) x 0.100 [2.54]

Centers "Y"	Dim. "Z"	Body Style	Available Sizes
0.200 [5.08]	0.300 [7.62]	A	2 thru 10
0.300 [7.62]	0.400 [10.16]	C, B	2 thru 20, 22 thru 40
0.400 [10.16]	0.500 [12.70]	C	2 thru 22
0.600 [15.24]	0.700 [17.78]	C, B	2 thru 40, 42 thru 48
0.900 [22.86]	1.000 [25.40]	B	2 thru 64



ORDERING INFORMATION

XX-X 503-XX XX

Plating
 0 = Au Collet/Sn Shell
 0TL = Au Collet/Sn/Pb Shell
 1 = Au Collet/Au Shell

Termination
 2 = 2-level Wire Wrap
 3 = 3-level Wire Wrap

Series

Row-to-Row Spacing (Dim. "Y")
 2 = 0.200 [5.08]
 3 = 0.300 [7.62]
 4 = 0.400 [10.16]
 6 = 0.600 [15.24]
 9 = 0.900 [22.86]

No. of Pins
 (See Table)

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FOR COLLET SOCKETS WITH SOLDER PIN TAILS, SEE DATA SHEETS 12011

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12012
Rev. 7.2
1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9